

RJ45G R1V 1.9N4YG/YG RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RJ45 jeladó-aljzatok (mágneses) gigabitos alkalmazásokhoz (1000 base-T) integrált kompenzációval - aktívan együttműködik az induktív és kapacitív csatlakozásokkal, valamint helyet takarít meg a NYÁK-on.

A termékválaszték a következő kiviteli változatokat tartalmazza:

- 90°, fekvő (vízszintes) és 180°, álló (függőleges)
- felfelé reteszelő / lefelé reteszelő
- THT, THR vagy SMD forrasztási eljárások
- Különböző kiviteli változatok széles választéka, beépített LED-ekkel és az árnyékolás érintkező füleivel
- Átviteli sebesség 1 Gbit/s-ig
- Tálcán (TY) vagy tekercsen (feltekercselt szalag, RL)
- Kompatibilis a moduláris RJ45 csatlakozóval, az ANSI / TIA-1096-A és IEC 60603 szabványnak megfelelően.
- Átütési szilárdság ≥ 1500 V AC RMS (2250 V AC csúcsérték) az IEEE 802.3 szerint
- Átütési szilárdság ≥ 1500 V AC (csúcsérték) vagy ≥ 1500 V DC az IEC 60603 szerint
- Megfelelés az IEEE 802.3 követelményeinek (1000Base-T, 1 Gbps, IEEE 802.3ab vagy 100Base-Tx, 100 Mbps, IEEE 802.3u)

Tulajdonságok és előnyök:

- Bővített, -40 °C és $+85$ °C közti hőmérséklet-tartomány a maximális teljesítmény érdekében

- Megerősített aranyréteg ($30 \mu\text{m}$) a megnövelt korrózió elleni védelem érdekében
- A legalább 0,3mm-es kiemelkedés tökéletes forrasztást eredményez.

Általános rendelési adatok

Verzió	NYÁK dugaszoló csatlakozó, RJ45 jacks transformer, 1000 Mbps , THT/THR-forrasztott csatlakozással, 180°, Shield tabs: none, 30...80 μm Ni / $\geq 30 \mu\text{m}$ Au , LED: lgen, Zöld / sárga, Zöld / sárga, Pólusszám: 10, Tape
Rendelési szám	2562160000
Típus	RJ45G R1V 1.9N4YG/YG RL
GTIN (EAN)	4050118570397
Qty.	200 Stück
Csomagolás	Tape

RJ45G R1V 1.9N4YG/YG RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	16,8 mm	Mélység (coll)	0,661 inch
Magasság	18,9 mm	Magasság (coll)	0,744 inch
Legalacsonyabb változat magassága	17 mm	Szélesség	16 mm
Szélesség (coll)	0,63 inch	Nettó tömeg	7 g

Electrical properties

Névleges feszültség	125 V	Névleges áram	1,5 A
Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás	1500 V DC	Átütési szilárdság, érintkező / érintkező	1000 V DC

Anyagjellemzők

Szigetelőanyag	PA 9T	Szín	fekete
Színskála (hasonló)	RAL 9011	Szigetelőanyag csoport	II
Küszóútképzési összehasonlítási szám (CTI)	≥ 500	Moisture Level (MSL)	1
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Érintkező alapanyaga	Foszfor-bronz
Érintkező anyaga	Cu-ötvezet	Érintkező felület	Arany a nikkel felett
Dugaszolható csatlakozás rétegszerkezete	30...80 μ" Ni / ≥ 30 μ" Au	Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C
Tárolási hőmérséklet, max.	85 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	85 °C		

Csomagolás

Csomagolás	Tape	VPE hosszúság	355 mm
VPE szélesség	354 mm	VPE magasság	130 mm
Dobos tekercs átmérője Ø (A)	330 mm	Felületi ellenállás	Rs = 10 ⁹ - 10 ¹² Ω

Rendszerspecifikációk

Colour of left LED	Zöld / sárga	Colour of right LED	Zöld / sárga
Csatlakozás típusa	Forrasztott csatlakozás	Dugaszolási ciklusok	750
Felszerelés NYÁK-ra	THT/THR-forrasztott csatlakozással	Feszültség, max.	2,5 V
Feszültség, min.	1,8 V	Forrasztási eljárás	Reflow forrasztás, Kézi forrasztás, Hullámforrasztás
Forrasztótüske hossza (l)	1,9 mm	Forrasztótüske méretei	Nyolcszögletű
Forrasztótüskék száma pólusonként	1	Kimenő könyök	180°
LED	Igen	Osztás, inch (P)	0,05 "
Osztás, mm (P)	1,27 mm	Pólusszám	10
Shield tabs	none	Teljesítménycategória	1000 Mbps
Termékcsalád	OMNIMATE Data - RJ45 átalakító dugasz	Tolerance of solder pin position	± 0.15 mm
Védelmi osztály	IP20	Áram	20 mA
Árnyékolás	Igen	Árnyékolás felülete	nikkelezett
Árnyékoló anyag	Sárgaréz	Átviteli sebesség	1000 Mbps

Besorolások

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9,1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01	ECLASS 13.0	27-46-02-01

RJ45G R1V 1.9N4YG/YG RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanúsítvány száma (cURus) E471884

Letöltések

Approval/Certificate/Document of
Conformity[Certificate of Compliance](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

RJ45G R1V 1.9N4YG/YG RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

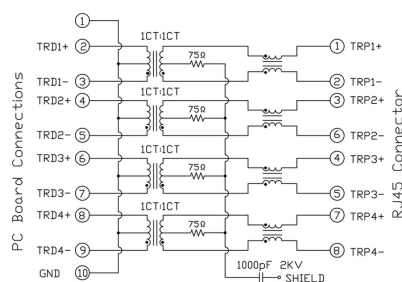
www.weidmueller.com

Rajzok

Kapcsolási rajz

Characteristics

Inductance	350 µH min. @ 100 kHz, 100 mV, 8 mA DC Bias
Leakage Inductance	0.3 µH max. @ 100 kHz, 100 mV
Insertion Loss	1.1 dB max. @ (1 - 100) MHz
Return Loss	18 dB min. @ (1 - 30) MHz 16 dB min. @ (30 - 60) MHz 12 dB min. @ (60 - 80) MHz
Cross Talk	30 dB min. @ (1 - 100) MHz
Common Mode Rejection	30 dB min. @ (1 - 100) MHz



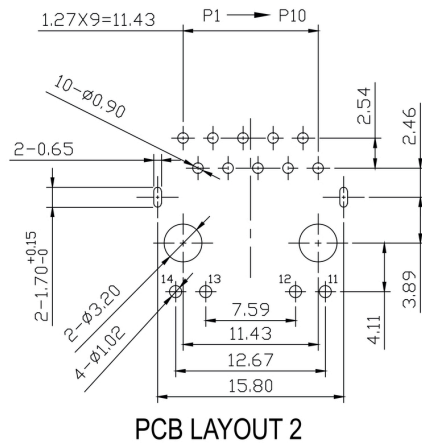
RJ45G R1V 1.9N4YG/YG RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

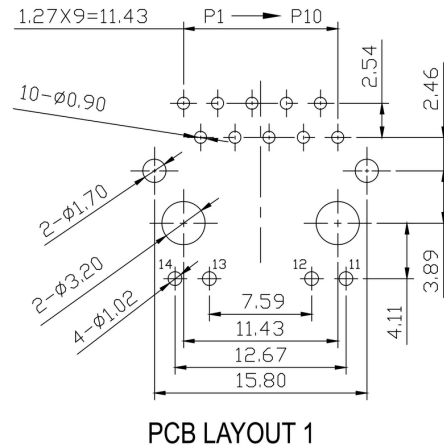
www.weidmueller.com

Rajzok

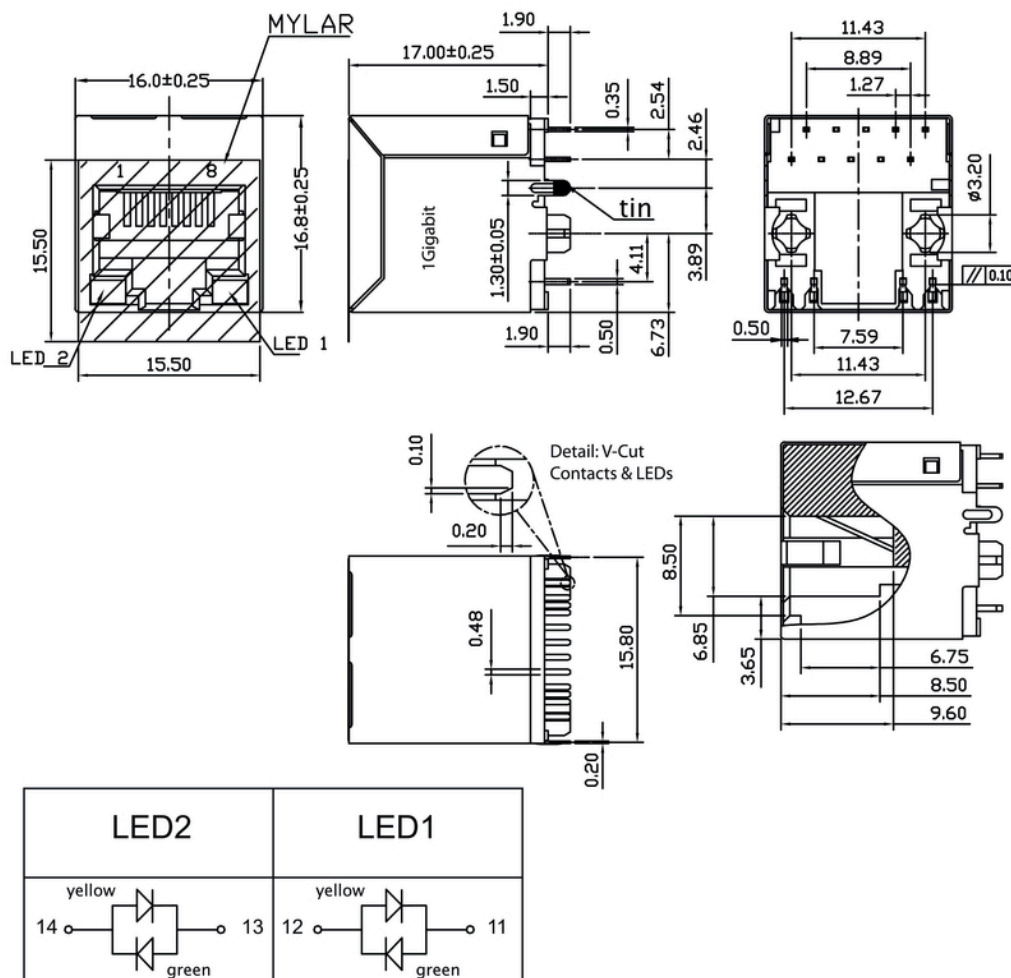
NYÁK kivitel



NYÁK kivitel



Rajz

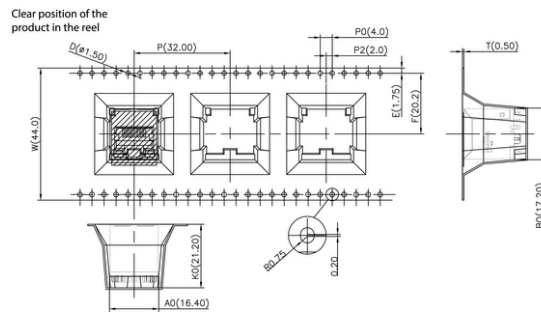
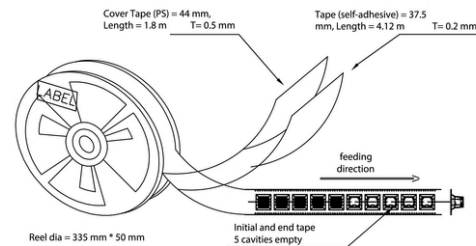


RJ45G R1V 1.9N4YG/YG RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



RJ45G1R1U3.2E4GY/GYTY RJ45G1 R1U 3.2E4GY/GY TY									
Packaging	TY	Tray in box (manual assembly)							
	RL	Tape on Reel (automated assembly)							
LED	Y/G	Yellow/Green							
	G/Y	Green/Yellow (standard)							
	GY/GY	Green-Yellow/Green-Yellow							
	O/G	Orange/Green							
	R/O	Red/Orange							
	N	... (further combinations possible)							
	N	without LED							
Contact surface thickness	4	1 = 3µ", 2 = 6µ", 3 = 15µ", 4 = 30µ", 5 = 50µ"							
EMI tabs (ground fingers)	E	E = with EMI tabs							
	N	N = without EMI tabs							
Solder Pin length	3.2	3.2 mm							
	1.6	1.6 mm							
	D	SMD							
Direction, latch style	U	Horizontal (90°, side entry), latch up							
	D	Horizontal (90°, side entry), latch down							
	V	Vertical (180°, top entry)							
	Y	Diagonal (45°), latch up							
Number of Ports	1	1 Port							
	12; 14; ...	multi ports side by side, Multiport							
Assembly on PCB	2; 4; ...	multi ports about each other, Multilevel							
	R	Through Hole Reflow - THR							
Performance Category	S	Soldering process: Wave or Reflow soldering							
	S	Surface Mount Technology - SMT							
	T	Soldering process: Reflow soldering							
	T	Through Hole Technology - THT							
	T	Soldering process: Wave							
Performance Category	C5	Category 5							
	C6	Category 6							
	C6A	Category 6A							
	C5e	Category 5e							
	M	10/100 Mbit							
	G1	10/100/1000 Mbit							
	G10	10 Gbit							
	U	Unshielded							
	MP	10/100 Mbit with POE							
	MP+	10/100 Mbit with POE+							

Type codes

A létrehozás dátuma 2024. május 2. 5:12:56 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.